

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-primer-paneltack-grunt-do-plyt-hpl-i-podkonstrukcji-aluminiowych-stalowych-p-451.html>



Bostik PRIMER PANELTACK - Grunt do płyt HPL i podkonstrukcji aluminiowych, stalowych

Cena brutto	170,90 zł
Cena netto	138,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30022111
Kod EAN	8713572602016

Opis produktu

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zwiększa przyczepność klejów na bazie SMP
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Dwufunkcyjny (zmywa i gruntuje)
- Ekonomiczny w użyciu – niskie zużycie

OPIS PRODUKTU

Primer Paneltack to jednoskładnikowy, wyjątkowo szybkoschnący preparat zmywająco-gruntujący. Trwale zwiększa siłę wiązania klejów na bazie SMP w kontakcie z HPL, stalą oraz aluminium.

ZASTOSOWANIE

- Gruntowanie paneli elewacyjnych HPL: Trespa, Fundermax, Krono, Abet, Formica, Prodema
- Gruntowanie aluminiowych i stalowych podkonstrukcji nośnych fasad wentylowanych

RODZAJE POWIERZCHNI

Aluminium surowe, anodowane, lakierowane, stal i HPL

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Profile aluminiowe lub stalowe nie mogą posiadać zadrapań czy ognisk korozji. Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i odtłuszczona.

Opakowanie: 500 ml

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 500 ml